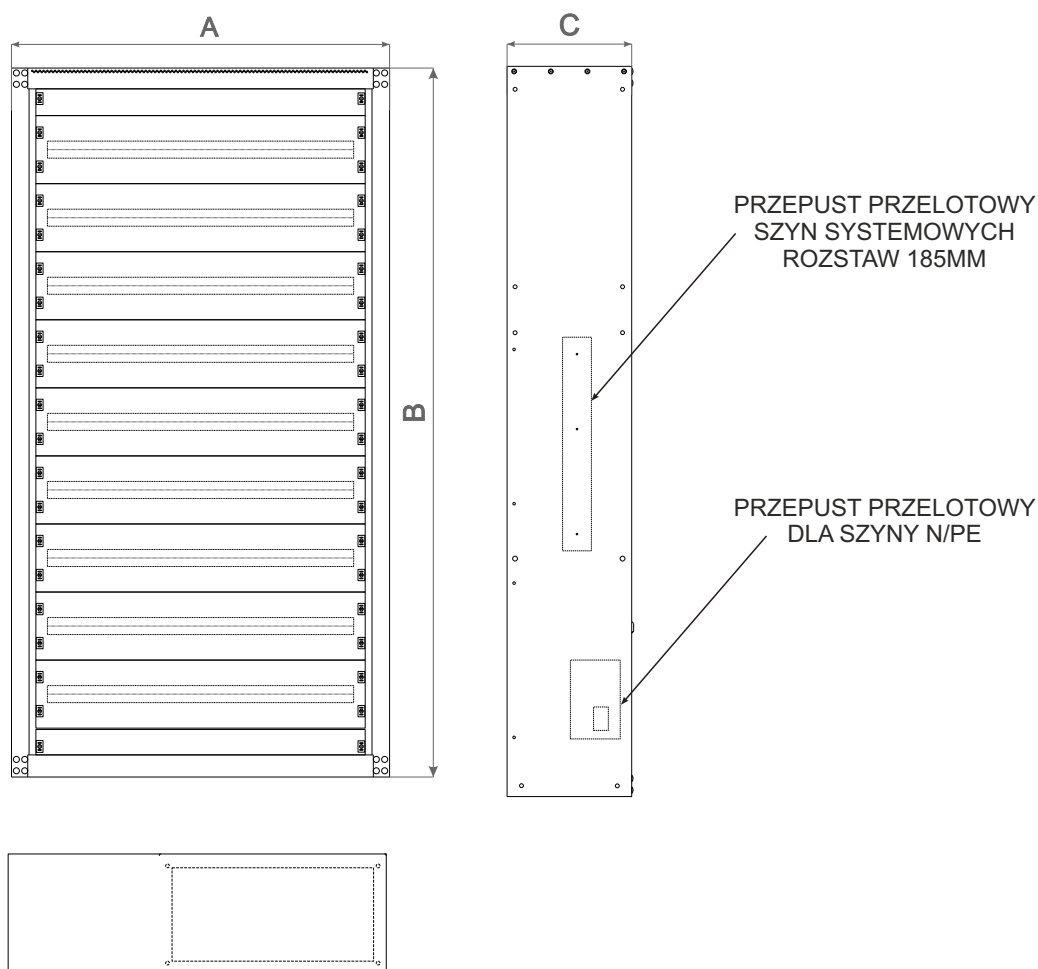


Obudowa pomocnicza uniwersalna/modułowa



**Dane techniczne**

Typ obudowy		STS309-3ZM	
		Oznaczenie	Wymiar
Szerokość obudowy		A	1000mm
Wysokość obudowy		B	1875mm
Głębokość obudowy		C	320mm
Grubość blachy obudowy		1,5mm	
Kolor		Blacha ocynkowana	
Ilość rzędów		9	
Ilość modułów w rzędzie		45	
Napięcie nominalne	<b>Un</b> <b>V</b>	400	
Napięcie izolacji	<b>Ui</b> <b>V</b>	690	
Częstotliwość	<b>Hz</b>	50	
Prąd znamionowy szyn prądowych	<b>In</b> <b>A</b>	do 1600	
Prąd znamionowy aparatu zasilającego	<b>In</b> <b>A</b>	max 1600	
Przekrój przewodów odpływowych	<b>mm</b>	ND	
Stopień ochrony	<b>IP</b>	20	
Klasa izolacji		I	
Sposób zamocowania rozdzielnic		Ściana, Posadzka	
Typ fundamentu lub konstrukcji mocującej		Możliwość posadowienia na cokole	
Zamknięcie		Brak	

System zabudowy modułowej kompatybilny z rozdzielnicami RX